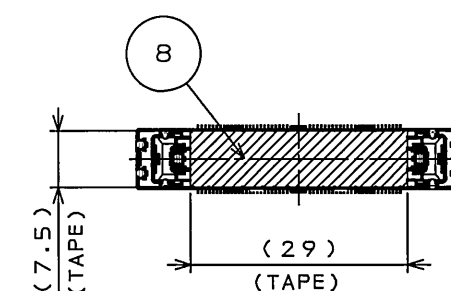
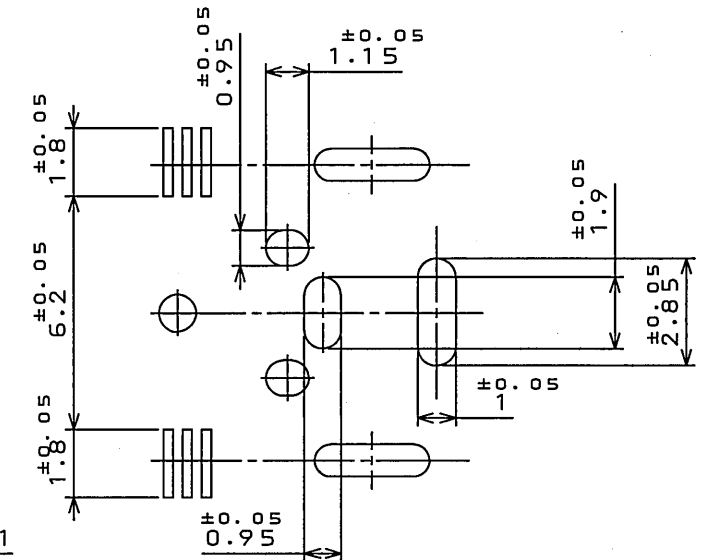


注2. 図示の穴以外の穴は、スルーホールめっきを施すこと。

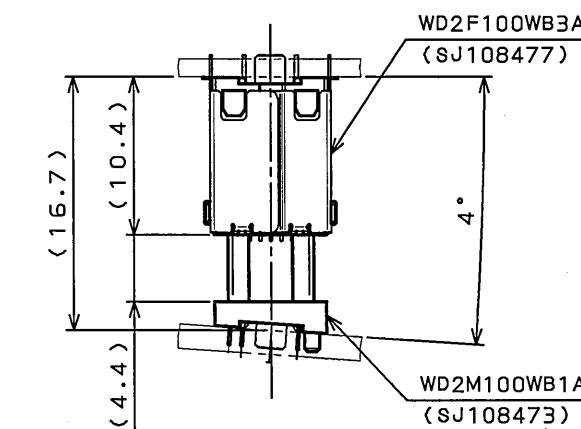


TAPE ATTACHED CONDITION



DETAIL B
 (SCALE 5:1)

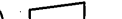
適合基板寸法（参考）



嵌合狀態図(参考)

	SIGNAL CONTACT 信号コンタクト	POWER CONTACT #1 & #2 電源コンタクト#1
CONTACT AREA 接触部	GOLD(0.3μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au 0.3μm以上	GOLD(0.3μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au 0.3μm以上
SOLDERING AREA 半田付部	GOLD FLASH OVER NICKEL Ni上Auフラッシュ	TIN PLATING OVER NICKEL Ni上Sn

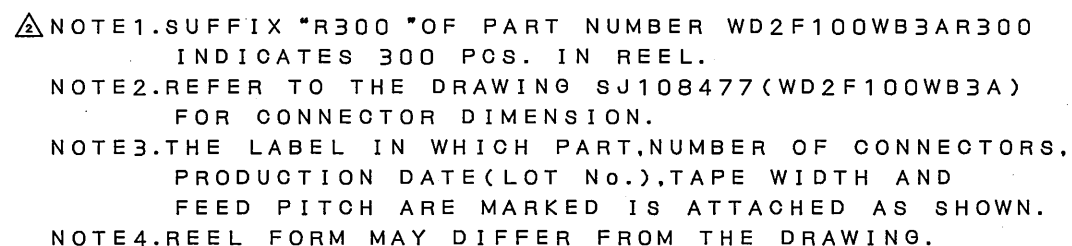
8	TAPE	1	HEAT-RESISTANT TAPE		
7	PLATE	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	
6	SHELL	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
5	INNER INSULATOR	2	GLASS FILLED LCP		UL94V-0 COLOR:BLACK
4	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP		UL94V-0 COLOR:BLACK
3	POWER CONTACT#2	2	COPPER ALLOY	TABLE 1	
2	POWER CONTACT#1	2	COPPER ALLOY	TABLE 1	
1	SIGNAL CONTACT	100	COPPER ALLOY	TABLE 1	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 31.Mar.2008		版数 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) WD2		日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) WD2F100WB3A		JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ108477	
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)		(HEIGHT: 10.4mm)		質量 (MASS)			
. ±0.8		X° ±							
.X ±0.4		X°X' ±							
.XX ±0.1									
.XXX ±									
		相当 CHK.		M.SASAKI					
		変更 APPD.							
		承認 APPD.		K. Hattori					

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2008, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)



COUNTRY OF MANUFACTURE
(製造国)



TAPE WIDTH FEED PITCH
(テープ幅) (製品送りピッチ)

SECT. C-C
(SCALE 1:1)

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2008, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212F(05.08)

版
(R)